

Panne de soudage en biseau Micro Fine 30° 0,6mm (0,02") - Thermaltronics PM75CH006

Réf. article WL38097

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage en biseau série P sans plomb, 0,6 mm (0,02 in), plage de 350 à 398 °C. S'adapte aux manches Thermaltronics SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La panne de soudage en biseau Thermaltronics PM75CH006 de la série P est sans plomb et offre une largeur de 0,6 mm (0,02 in) pour un travail précis sur composants CMS et traversants. Elle fonctionne de 350 à 398 °C et s'adapte aux manches de soudage SHP-P et SHP-PM.

AVANTAGES

- Pointe en biseau de 0,6 mm pour un transfert de chaleur ciblé vers les plages et les soudures
- Plage de travail de 350 à 398 °C de la série de pannes P
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	PM75CH006
Réf. article	WL38097
Série de produits	Série de pannes P
Plage de température	350 à 398 °C
Forme de panne	biseau, Micro Fine
Angle de géométrie	30°
Largeur de panne	0,6 mm (0,02 in)

Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Manche compatible	SHP-P, SHP-PM
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Convient aux travaux de soudage généraux et fins en fabrication électronique, réparation et reprise lorsqu'une arête en biseau définie est nécessaire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

S'adapte aux manches SHP-P et SHP-PM, donc au système TMT-2000PS ainsi qu'aux unités Oki MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K et MFR-PS2K. Livrée à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb.